# 中国产业用纺织品行业协会中国纺织服装教育学会

中产协〔2025〕4号

# 关于举办第十三届"金三发·德佑"杯全国大学生 非织造材料开发与应用双创大赛的通知

#### 各相关院校:

全国大学生非织造材料开发与应用双创大赛是面向非织造材料与工程专业本科、高职和研究生的创新设计活动,目的在于激发学生的专业学习兴趣及潜能,提高其创新设计及创业实践能力,展示非织造院校教育的最新教学成果、课程设计及毕业论文等相关实践环节教学水平,发掘和推荐优秀非织造产品设计开发人才,为非织造相关企业开发新产品及新应用领域提供新理念,提升我国非织造用纤维原料、生产设备及产品设计的开发水平。今年将举办第十三届"金三发•德佑"杯全国大学生非织造材料开发与应用双创大赛,相关事项通知如下:

# 一、大赛主题

本届大赛主题为:创新与可持续。参赛作品要体现非织造工业赖以调整发展的创新性,非织造生产技术的多学科性,生产工艺的灵活性,产品结构的多样性,设计思路的前沿性和产品应用领域的广泛可替代性,符合时代潮流,体现绿色发展的可持续性。

# 二、大赛组织机构

**主办单位:**中国产业用纺织品行业协会、中国纺织服装教育学会 **承办单位:**苏州大学、天津工业大学

**协办单位:**浙江金三发集团有限公司、河南逸祥卫生科技有限公司 三、奖项设立

特等奖1名,奖金30000元,颁发获奖证书;

一等奖3名,奖金10000元,颁发获奖证书(含"德佑·擦拭未

来之星"1名);

二等奖 15 名, 奖金 1000 元, 颁发获奖证书(含"德佑·绿色发展奖"5名);

三等奖50名,颁发获奖证书。

(注:以上所有奖金均为税后金额)

### 四、参赛要求

为了确保大赛公正、公平,请认真阅读并严格遵照下列要求制作 参赛作品,否则由于资料不全或超过报送期限等原因将被取消参赛资格。

#### (一)参赛资格

本届大赛以高等院校在校本科生和研究生的作品为主,也接受职业技术院校在校生的作品参赛。

#### (二) 报送作品要求

作品设计符合大赛主题要求,构思独特,体现非织造材料的特点, 具有潜在的市场价值。作品以开发与应用为主线,围绕非织造材料设 计制备工艺、结构、性能及成本,满足最终应用的要求。

其中, "德佑·擦拭未来之星"奖项要求从包装设计、材料选择、结构设计、成分功效等方面探索未来的擦拭产品形态与功能;"德佑·绿色发展奖"奖项要求从材料选择、工艺研究、加工整理、循环再生等方面探索擦拭产品的绿色发展。

## (三)作品提交说明

- 1. 上交作品必须为实物, 规格为不小于 25cm×30cm 的平面产品或不小于 30cm×30cm×30cm 的立体产品(可根据情况自愿提供作品的应用场景效果图);
  - 2. 上交文档说明(纸质版及电子版)(格式见附件1);
  - 3. 上交作品登记表 (纸质版及电子版) (格式见附件 2);
- 4. 通过电子邮件的方式将参赛作品的文档说明、作品登记表、作品实物照、PPT演示文件打包一个压缩文件发送至组委会电子邮箱。其中文档说明、作品登记表要求与纸质版内容一致;作品实物照要求分辨率 300dpi 以上; PPT演示文件要求详尽说明作品设计目的及意义,理念及技术、结构特点、创新点、成本核算等, PPT页数控制在 3-5页,且不允许出现任何有关参赛者、指导教师或学校名称(标记)的信息。压缩文件名按照"学校名-参赛者姓名-作品名称"的格式,如

"天津工业大学-张三-抗菌非织造材料"(团队参赛只写团队第一位参赛者姓名即可),并于作品报送截止日期前发送至指定邮箱。

注意事项:作品实物、文档说明、作品登记表、作品实物照及 PPT 演示文件五者缺一不可,要求作品实物和纸质文件(文档说明和作品登记表)包装在一起,否则视为投稿无效。

(四)所有参赛作品均系参赛者本人在教师指导下自行设计和开发的原创产品,大赛组委会不负责核实参赛作品知识产权,若发生侵权行为,由参赛者自行承担相关法律责任。

获奖作品的知识产权归参赛者所在单位,冠名单位可优先使用; 大赛组委会有权无偿及非独家使用、复印、复制参赛作品作为赛事活 动宣传推广用途,包含制作最终产品进行时尚发布秀传播。

- (五)作品报送截止日期: 2025 年 7 月 10 日(以作品寄出日期为准)。请务必在截止日期前提交作品。
- (六)作品报送方式:请各参赛单位负责收集本单位参赛作品,并集中以顺丰快递或 EMS 寄至大赛组委会。

#### 五、参赛须知

- (一)每人或每个团队限报2个作品。
- (二) 所有参赛者填写资料(包含个人信息)必须真实有效,如发现不实者,取消其参赛资格。
  - (三)参赛来稿(含作品、样品和产品说明)一律不退稿。
  - (四) 联系方式:

联系人: 王萍 电话: 18100697245

电子邮箱: pingwang@suda.edu.cn

地址: 江苏省苏州市工业园区仁爱路 199 号苏州大学 908 幢 2109 室 (邮编: 215123)

附件1:大赛文档模版

附件 2: 大赛作品登记表



